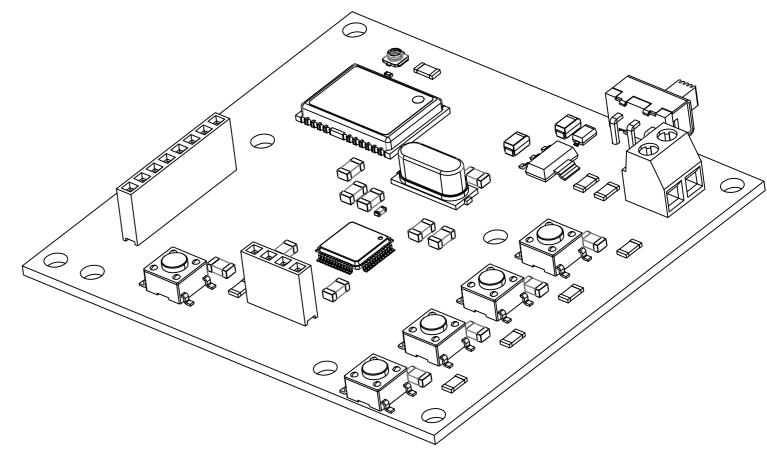


CnpaB. № ИУ4 ИУ 11.03.03 09.08.00



- \*Размеры для справок.
- 2. Монтаж выполнить согласно схеме ИУ4 ИУ 11.03.03 03.01.00 ЭЗ.
- 3. Обозначение элементов показано условно.
- 4. Печатные проводники не показаны.
- 5. Установку компонентов осуществлять по вариантам:
- Резисторы R1–R8, конденсаторы C1–C16, индуктивность L1, фильтр L2, диод VD1, кварцевый резонатор ZQ1, разъем XS2 по варианту 1;
  - Микросхему DA1 по варианту 2;
  - Микросхему DD2 по варианту 3;
  - Микросхему DD1 по варианту 4;
  - Кнопки SB1-SB5 по варианту 5;
  - Движковый переключатель SA1 по варианту 6;
  - Разъемы XS1, XS3, XS4 по варианту 7.
- . Минимально допустимый зазор между соседними компонентами поверхностного монтажа (включая зоны паек, выводы и торцы компонентов) должен быть быть не не менее 0,2 мм.
- 7. Технические требования к электромонтажу по ГОСТ В 23581–79.
- 8. Пайку штыревых соединений производить припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76 согласно ГОСТ 23592-96.
- 9. Для установки и пайки КМП использовать пасту SD-318.
- 10. После сборки изделие промыть в ультразвуковой очистительной ванне со спирто-бензиновой смесью ГОСТ 18300-87.
- 11. После промывки записать управляющую программу ИУ4 ИУ 11.03.03 11.08.00 М-УЛ в микросхему DD2.
- 12. Контроль паяных соединений производить визуально оптическим методом ГОСТ 24715-81
- 13. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.015–75.

					ИУ4 ИУ 11.03.03	0	8.0	08.0	0 СБ
						/	Пит.	Масса	Масштаδ
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	]				0.4
Разраб.		Кудря А.А.			Ячейка электронная				2:1
Пров.		Леонидов В.В.							- '
Т.контр.					Сборочный чертеж	Лист Листо		<u>β</u> 1	
						МГТУ им. Баумана			
Н.контр.						МГТУ им. Баумана кафедра ИУ4 гриппа ИУ4-82			194
Umß				1	1	I глиппа ИЧ4-82			4-82